

证券代码：603306
债券代码：113677

证券简称：华懋科技
债券简称：华懋转债

公告编号：2026-045

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月14日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本及重新制定<公司章程>的议案》。2025年8月28日至2026年4月20日期间，公司2021年股票期权激励计划预留授予的第三个行权期内股票期权累计行权且完成过户登记406,320股，“华懋转债”转股28,509股，合计新增股份434,829股。因此公司注册资本由32,906.0517万元增加至32,949.5346万元，公司股本由32,906.0517万股增加至32,949.5346万股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技关于变更公司注册资本及重新制定<公司章程>的公告》（公告编号：2026-029）。

近日，公司已完成了上述工商变更登记及修改后的《公司章程》等相关事项备案手续，并取得了厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更登记相关信息如下：

登记事项	变更前	变更后
注册资本	人民币 32,906.0517 万元	人民币 32,949.5346 万元

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
董 事 会
2026年5月28日